

December 1997

Radiation Hardened Quad 2-Input Non-Inverting Multiplexer

Features

- QML Qualified Per MIL-PRF-38535 Requirements
- 1.25Micron Radiation Hardened SOS CMOS
- Radiation Environment
 - Latch-up Free Under any Conditions
 - Total Dose 3×10^5 RAD(Si)
 - SEU Immunity $<1 \times 10^{-10}$ Errors/Bit/Day
 - SEU LET Threshold $>100\text{MeV}(\text{mg}/\text{cm}^2)$
- Input Logic Levels ... $V_{IL} = (0.3)(V_{CC})$, $V_{IH} = (0.7)(V_{CC})$
- Output Current $\pm 12\text{mA}$
- Quiescent Supply Current $20\mu\text{A}$
- Propagation Delay 14ns

Applications

- 4-Bit Source Selection
- Data Routing
- High Frequency Switching

Description

The Radiation Hardened ACS157MS is a Quad 2-Channel Non-Inverting Multiplexer which selects four bits of data from one of two sources under the control of a single Select pin. The Output Enable input is active LOW and controls all outputs. When $\bar{E}$ is set HIGH, all outputs are forced LOW, regardless of all other input conditions. All inputs are buffered and the outputs are designed for balanced propagation delay and transition times.

The ACS157MS is fabricated on a CMOS Silicon on Sapphire (SOS) process, which provides an immunity to Single Event Latch-up and the capability of highly reliable performance in any radiation environment. These devices offer significant power reduction and faster performance when compared to ALSTTL types.

Specifications for Rad Hard QML devices are controlled by the Defense Supply Center in Columbus (DSCC). The SMD numbers listed below must be used when ordering.

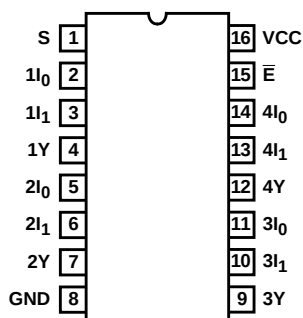
Detailed Electrical Specifications for the ACS157 are contained in SMD 5962-98536. A "hot-link" is provided on our homepage with instructions for downloading. <http://www.intersil.com/data/sm/index.htm>

Ordering Information

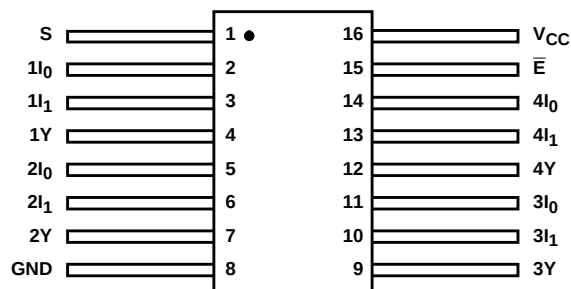
SMD PART NUMBER	INTERSIL PART NUMBER	TEMP. RANGE (°C)	PACKAGE	CASE OUTLINE
5962F9853601VEC	ACS157DMSR-02	-55 to 125	16 Ld SBDIP	CDIP2-T16
N/A	ACS157D/Sample-02	25	16 Ld SBDIP	CDIP2-T16
5962F9853601VXC	ACS157KMSR-02	-55 to 125	16 Ld Flatpack	CDFP4-F16
N/A	ACS157K/Sample-02	25	16 Ld Flatpack	CDFP4-F16
N/A	ACS157HMSR-02	25	Die	N/A

Pinouts

ACS157 (SBDIP)
TOP VIEW



ACS157 (FLATPACK)
TOP VIEW



Die Characteristics

DIE DIMENSIONS:

Size: 2390 μ m x 2390 μ m (94 mils x 94 mils)
 Thickness: 525 μ m $\pm$ 25 μ m (20.6 mils $\pm$ 1 mil)
 Bond Pad: 110 μ m x 110 μ m (4.3 x 4.3 mils)

METALLIZATION: Al

Metal 1 Thickness: 0.7 μ m $\pm$ 0.1 μ m
 Metal 2 Thickness: 1.0 μ m $\pm$ 0.1 μ m

SUBSTRATE POTENTIAL:

Unbiased Insulator

PASSIVATION

Type: Phosphorous Silicon Glass (PSG)
 Thickness: 1.30 μ m $\pm$ 0.15 μ m

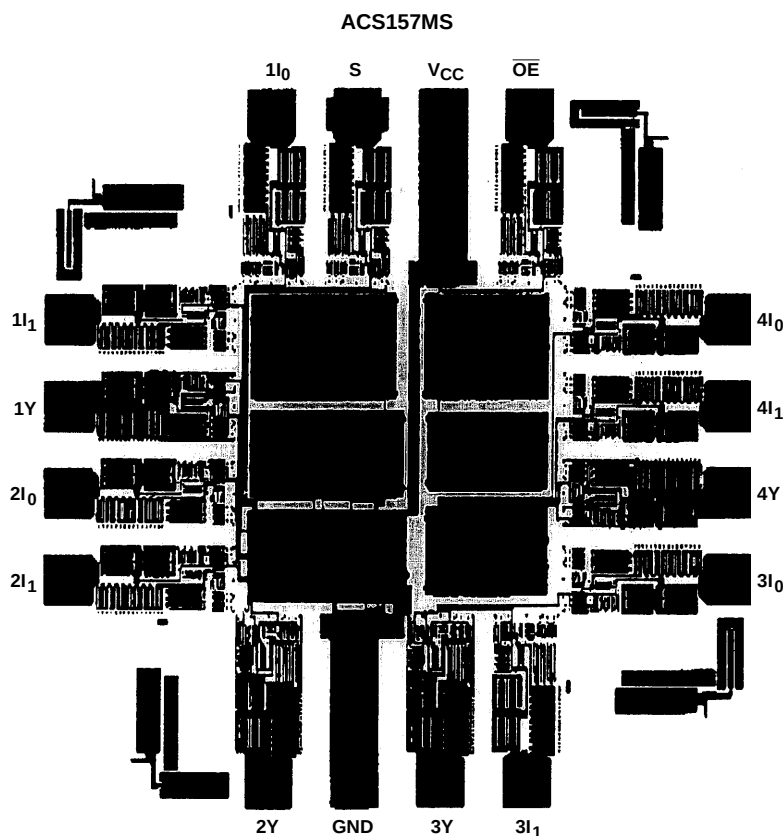
SPECIAL INSTRUCTIONS:

Bond V_{CC} First

ADDITIONAL INFORMATION:

Worst Case Density: <2.0 x 10⁵ A/cm²
 Transistor Count: 150

Metallization Mask Layout



All Intersil semiconductor products are manufactured, assembled and tested under **ISO9000** quality systems certification.

Intersil products are sold by description only. Intersil Corporation reserves the right to make changes in circuit design and/or specifications at any time without notice. Accordingly, the reader is cautioned to verify that data sheets are current before placing orders. Information furnished by Intersil is believed to be accurate and reliable. However, no responsibility is assumed by Intersil or its subsidiaries for its use; nor for any infringements of patents or other rights of third parties which may result from its use. No license is granted by implication or otherwise under any patent or patent rights of Intersil or its subsidiaries.

For information regarding Intersil Corporation and its products, see web site <http://www.intersil.com>



О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок





Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>